#### JP1155620

**Publication Title:** 

ALIGNMENT DEVICE

#### Abstract:

PURPOSE:To manufacture an excellent alignment device by a method wherein an adjacent wafer alignment pattern and an objective wafer alignment pattern are identified to narrow the lateral pitch of the wafer alignment marks.

CONSTITUTION: The non-scattering light and scattering light passing through an objective lens 4 are divided into light fluxes by a half mirror 5. The light flux reflected by the mirror 5 is further reflected by another half mirror 6 to be led to an MD system 13. The light flux passing through the mirror 5 further passes through a half mirror 15 to be led to an MW system 10. The non-scattering light and scattering light from a reticle alignment pattern as the first identification mark on a reticle 3 surface enter into the MD system 13. On the other hand, the non-scattering light and scattering light from a wafer alignment pattern as the second identification mark on the reticle 3 and a wafer 1 surface enter into the MW system 19. Then, the slippage amount of the reticle 3 from the wafer 1 is detected to make the positional alignment. Through these procedures, an excellent alignment device can be manufactured.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-155620

@Int\_Cl\_4 識別記号 庁内整理番号 匈公開 平成1年(1989)6月19日 H 01 L 21/30 3 1 1 M - 7376 - 5F11/00 9/00 G 01 В C - 7625 - 2FG 03 F H-6906-2H H 01 L 21/68 F - 7454 - 5F審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

**図発明の名称** 位置合わせ装置

②特 願 昭62-313899

❷出 願 昭62(1987)12月11日

⑩発 明 者 七 五 三 木 浩 一 神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社 小杉事業所内

砂発 明 者 鈴 木 武 彦 神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社

小杉事業所内

**砂発 明 者 伊 藤 靖 明 神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社** 

小杉事業所内

⑩出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 曹

1. 発明の名称

位置合わせ装置

#### 2. 特許請求の範囲

(2) 該検出手段からの出力信号数が予め設定し

た数よりも多いいときは所定の信号排除方法により不要の出力信号を信号排除手段により排除した 後残りの出力信号を用いて該第1物体若しくは 第2物体のズレ方向を検出すると共に該第1物体 若しくは第2物体の少なくとも一方を該駆動手段 により所定方向に駆動させて双方の位置合わせを 行ったことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 級の位置合わせ装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は位置合わせ装置に関し、特に半導体製造用の露光装置において第1物体としてのウェ)面やレチクル面(以下「レクチル面」という。)上に形成されているIC、LSI等の微細な電子回路パターンを第2物体としてのウェハ面上に役別の第光する際にレクチルとウェハとの相対的な位置合わせ(アライメント)を行う為の位置合わせを設置に関するものである。

#### (従来の技術)

従来より半導体製造用の露光装置においてレチ

. クルとウエハとの位置合わせは性能向上を図る為 の重要な要件となっている。

最近は位置合わせ用のアライメントマークをウエハ面上の実素子パターンと実素子パターンとの間(以下「スクライブライン間」という。)に配置してアライメントマークの専有面積の縮少化とともに配列ビッチを狭くし、高集積化を図った位置合わせ装置が種々と提案されている。

一般に多くの場合レチクルとウエハのアライメントを行う場合、その前段階として、双方の粗合せ(以下「ブリアライメント」という。)を行っている。ブリアライメント精度はウエハの外周状態や装置の整備状態によって大きく変動してくる。

この為、アライメント用のレーザー光の走査範囲内にアライメントマークが入ってこない場合があり、その場合はアライメント用の識別信号を検出することができない等の問題点があった。

ウエハアライメントマークとレチクルアライメ ントマークが形成されている—定範囲をレーザー

マークと隣接するウエハアライメントマークの区別ができなくなってる。この為、ブリアライメント特度を考慮してウエハアライメントマークの横並びピッチを十分大きく取らなければならない等という問題点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はレチクルとウエハとの位置合わせを行う際、レチクルアライメントバターンの数とウエハアライメントバターンの数との合計数の出力信号が得られない場合であっても所定の処理を行うことにより容易にしかも高速に効率良くレクチルとウエハとの位置合わせを行うことのできる位置合わせ装置の提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

第1物体面上の第1線別マークの像を第2物体面上の第2線別マークが形成されている近傍に形成し、双方の線別マークの相対的位置関係を検出手段により検出することにより該第1物体と第2物体との位置合わせを行う際、該検出手段からの出力信号数が予め設定した数であるか否かを判別

光東で走査し、レチクルとウエハを所定の位置にアライメントする場合ウエハアライメントで合かなの合計の数だけ出力信号が常に検出できれば、これらの各出力信号を利用して例えば特開昭53-1356 53号公報で提案されている方法を用いて各のよくメントマークの間隔を計測してウエハの移動量を対してその後ウエハを移動させることによりアライメントを行うことができる。

しかしながら所定数の出力信号が検出できない場合があり、そのときは無条件に一定登、所定方向にウエハを移動させ、再度同様な検出を行い、所定数の出力信号が得られるまでこの動作を繰り返していた。

この為、従来のアライメント方法においてはア ライメント終了までの動作時間が長びくという問 題点があった。

又、ウエハ面上の隣接するウエハアライメント マークがレーザー光による走査範囲内に入り込む と本来アライメントすべきウエハアライメント

手段により判別し、該判別手段により該検出手段からの出力信号数が予め設定した数よりも少ないときは該第1物体と第2物体のズレ方向を検出すると共に該第1物体若しくは第2物体の少なくとも一方を駆動手段により所定方向に駆動させたことである。

そして本発明では該検出手段からの出力信号数が予め設定した数よりも多いいときは所定の信号 排除方法により不要の出力信号を信号排除手段により排除した後残りの出力信号を用いて該第1物体若しくは第2物体の少なくとも一方を該駆動手段により所定方向に駆動させて双方の位置合わせを行ったことを特徴としている。

#### (実施例)

第1 図は本発明の位置合わせ装置を投影型露光 装置に適用したときの一実施例の概略図である。

同図においてレーザー 1 0 0 からの光東はミ ラー 3 0 ( 3 1 )、シリンドリカルレンズ 2 9、 ミラー 2 8 そしてレンズ 2 7を介した後、回転し ・ているポリゴンミラー 2 6 で反射し、射出光束を テレセントリックとする f θ レンズ 2 5 に入射す る。 f θ レンズ 2 5 はその入射瞳面をポリゴンミ ラー 2 6 の反射面に一致させている。 f θ レンズ 2 5 を通過した光束はハーフミラー 2 2、レンズ 2 1 を介しダハブリズム 2 0 により左右 2 つのア ライメント光学系に分けられる。

本実施例では左右のアライメント光学系は対称となっている為に以下は右方のアライメント光学系について説明する。

ダハブリズム 2 0 で分けられた光東はハーフミラー 1 5 で反射した後、レンズ 1 4、ハーフミラー 5 を通り、対物レンズ 4 により f 0 レンズ 2 5 の像面若しくはその共役面であるレチクル 3 面上及び投影光学系 2 によるその共役面であるウエハ 1 面上に入射し、ポリゴンミラー 2 5 を回転させることによりテレゼントリックな状態でウエハ 1 面上を走査する。

レクチル 3 面上とウエハ 1 面上には不図示の位置整合用の識別マークとしてのアライメントパ

り、レチクル3とウエハ1面上の第2識別マークとしてのウエハアライメントパターンからの非散乱光が入射している。(尚、MW系ではウエハ面上のウエハアライメントパターンからの信号光のみを用いるようにしている。) MW系に入射した光東は対物レンズ4の瞳面とと役な位置に配置された中心部分が不透明のスリット11、18により散乱光のみを通過させ受光している。

このようにして本実施例ではアライメントバターンからの散乱光を検出し、レチクル3とウエハ1とのズレ量を検出して位置整合を行っている。

尚、同図において8は観察用光源、7はコンデンサーレンズ、23はレンズ、24は接眼レンズである。第1図に示す位置合わせ装置におけるレチクル3とウエハ1との位置整合方法に関しては本出願人による特別昭53-135654号に詳しく説明されている。

第2回は第1回のMW系のスリット18と受光

ターンが各々左右 2 カ所に設けられている。そして光東がアライメントパターン近傍を通過した場合にはアライメントパターンのエッジのない部分では正反射し所謂非 散乱光となり入射してきた光路と関し光路を関り、エッジのある部分では回折や乱反射し所謂散乱光となり入射してきた光路と同じ光路を戻る。

このうち対物レンズ 4 を通過した非散乱光と散乱光はハーフミラー 5 で 2 つに分割される。ハーフミラー 5 で反射した光東はハーフミラー 6 で反射した後 M D 系に導光される。一方ハーフミラー 5 を通過した光東はハーフミラー 1 5 を通過し

M D 系 は レンズ 9 、 ミ ラー 1 0 、 スリット 1 1 、 コンデンサーレンズ 1 2 そして 受光部 1 3 を 有して おり レチクル 3 面上の 第 1 識別 マーク としての レチクルアライメントパターン からの 非 散 乱 光 と 散乱 光 が 入射 している。

MW系はミラー16、コンデンサーレンズ17、スリット18そして受光部19を有してお

部19の機略図である。

受光部 1 9 はスリット 1 8 の閉口部に対応して対称に4つの受光面を有し、対角線上の2つの出力信号を各々加算させて出力信号 o u t 1、o u t 2 を送出している。

第3図~第7図は各々ウエハ1面上におけるウエハアライメントパターン36、37とレチクルアライメントパターン32、33、34、35とのブリアライメントされたときの位置関係と、そのときの受光部19からの出力信号out1、out2との関係を示す説明図である。

同図においてレチクルアライメントバターン32と33との間隔と34と35との間隔とは等しい。レチクルアライメントパターンとウエハアライメントパターンそして走査用の光束38、39の傾き角θ、θ′は走査方向に対して各々45度となっている。

第8図は本発明の位置合わせ装置におけるアライメント制御系のブロック図である。

同図において46は計測の基準となる同期信号

・を発生する同期信号発生回路、47はウィンドウ 信号発生回路、48は2入力アンドゲートで、ウィンドウ信号発生回路47と計測信号発生回路47と計測信号発生回路47と計測信号発生回路47と計測信号発生回路47と計測信号・ストロの間隔を計測するための間隔を計測するためのロークをよってRAM54内のウィンドウボータをウィンドウ信号発生回路47に与える。また、カーののは、カーののでは、をRAM54に与えるためのI/O回路である。ROM53内のデータは本システムの制御の為に用いられる。また、13、13、19、19、19、144々第1図に示すMD系とMW系の受光部である。

次に第3図から第7図を用いて本実施例の動作 状態を説明する。第3図(a)の状態でブリアライメントされた双方のアライメントパターン上を 傾きθのシート状のピーム38で走査する。レチ クルアライメントパターン32、33および36

ンとウエハアライメントバターンが近接して、ないはできない検出できなけば出力信号が検出で出力信号のロセ1が2本で出力信号のロセ1が2本で出力によりで、例えば出力によりかエハバターン信号M。とM。の間にあったと判別手をおいたとうにはありかまりのではなりが行なわれる。この位置合わせが行なわれる。

また、第 5 図に示すように、ウエハアライメントパターンの隣接邸に、次工程のアライメントパターン4 0 、4 1 が存在する程度にウエハのブリアライメントが大きくずれていた場合には検出してしまう可能性がある。(第 5 図において、アライメントパターンである。)この場合、判別

の散乱光はMW系の受光部19で検出され出力信号のut1より同図(b)のような出力信号が出力信号が明られる。同様に、傾きの'のシート状のピームが走査すると、出力信号のut2より同回ト状のピーム38と39は一定間隔はなれており、出力信号のut1と出力信号のut1と出力信号のut1と出力信号のでしたがって、角度のあるいはの'の傾きをもったアライメントパターンを各々別々にをしてアライメントパターンを各々別々にあったアライメントパターンを各々別々により切り換って、角度の本数の確認および間隔計測することができる。

また、従来のレチクル信号とウエハ信号の出力信号本数が所定数、本実施例では6本であった場合にのみ、同期信号の基準からの時間間隔 t 」~t。を計測可能であった信号処理系を本実施例では、信号本数が所定数に満たなく5本の場合でもt」~t。の時間計測を可能にしている。即ち第4図に示すようにレチクルアライメントバター

手段により t s の間隔を比較して、間隔が小さいほうが位置合わせを行いたいアライハを包して、駆動手段によりウエハをを方向へ移動させている。そして、前述した同様に6本の正常な出力信号を得たことを確認後、マランエハのアライメント動作を行なう。即ちんとウエハを相対移動する。

.らば2本目のレチクルパターン信号M2の右側のウィンドウを閉じる。(このようなウィン後者を前者を「part window R」、後者を「part window R」と称する。)実例として、第6図は全体の信号本数は7本であるが出力信号out2の出力に対して同図(m)のようなpart window Rをかければ、隣接アライメントマークの信号W。を排除することができ、その時、レチクルパターン信号M1~M2の2本であるので、t」~t。の時間間合わせを行うことができる。

また、第7図は、出力信号本数の合計が8本の場合で、出力信号 out1では3本、出力信号 out2では5本の出力信号が検出される場合である。第6図の例と同様にして、同図(r)のようにpart window Rと出力信号out2の出力信号波形のアンドをとれば、出力信号の総数は5本となり、ウエハパターン信号W」が

又、MW系に4分割した受光素子より成る受光 部を用いることによりレチクルパターンとウエハ パターンの重なりや隣接ウエハアライメントパ ターンの信号の情報より、レチクルアライメント パターンに対するウエハアライメントパターンの 位置関係が良好に識別することができるので、自 動アライメントの動作時間を大幅に短縮すること ができる位置合わせ装置を達成することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を投影型露光装置に適用したときの一実施例の概略図、第2図は第1図のスウエトと受光部の説明図、第3図~第7図は各々ウエハ面上におけるウエハアライメントパターンとの位置関係とそのときの出力信号との関係を示す説明図、第8図は本発明位置合わせ装置におけるアライメントのは不発明に係る位置のプローチャートである。

レチクルパターン信号 M 」 と M 』 の間にはいるように、すなわち、ウエハを左側に移動させて 6 本の出力信号を得た後、これらの出力信号にもとづいてマスクに対するウエハのズレ畳を求め、このズレ畳にもとづきアライメントを行なう。

第9図に上記の例の一般的な信号処理のフローチャートを示す。

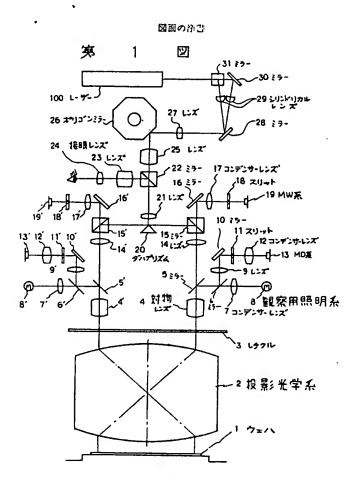
以上のように本実施例では常時レチクルアライメントパターンとウエハアライメントパターンから得られる所定数の出力信号を利用することによりレチクルとウエハとの位置合わせを良好に行っている。

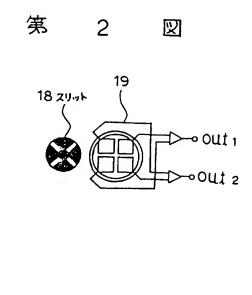
#### (発明の効果)

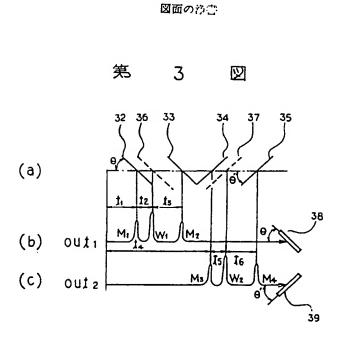
本発明によれば、隣接するウエハアライメントバターンと対象とするウエハアライメントバターンとを識別することができる為、ウエハアライメントマークの横並びピッチを縮めることが可能であり、又スクライブライン間に容易に配置することができる為、良好なる自動アライメントが可能な位置合わせ装置を達成することができる。

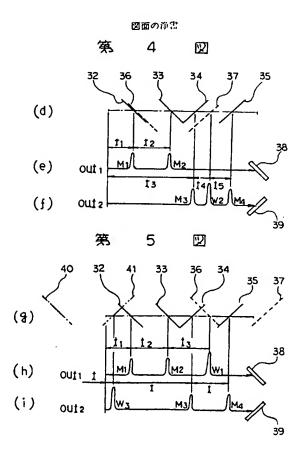
図中、1はウエハ、2は投影光学系、3はレチクル、32~35はレチクルアライメントパターン、36,37はウエハアライメントパターン、38,39はシート状のピーム、40,41は隣接するウエハアライメントパターン、0ut1,0ut2は出力信号、M,~M。はレチクルパターン信号、W,~W。はウエハパターン信号、100はレーザー、26はポリゴンミラーである。

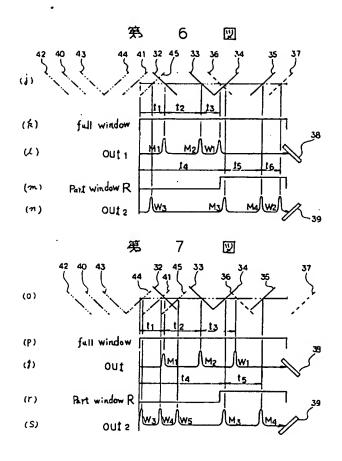
特許出願人 キヤノン株式会社 代理人 高梨幸雄

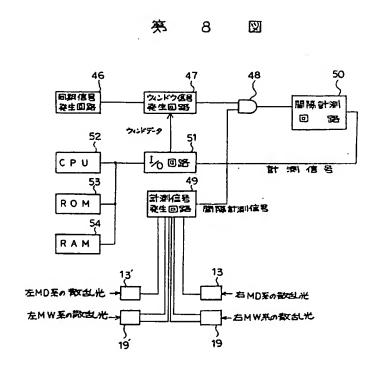




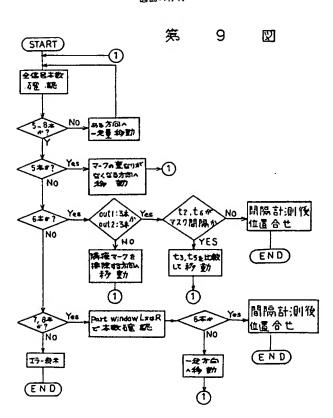








図面の浄賞



手統補正 暫(試)

昭和63年 3月11日

稒

特許庁長官

段

1. 事件の表示

昭和62年 特 許 願 第 313899号

2. 発明の名称

位置合わせ装置

3. 祁正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都大田区下丸子3-30-2

名称 (100) キヤノン株式会社

代表者 賀 来 龍三郎

4. 代 理 人

居 所 〒158 東京都世田谷区奥沢 2-17-3

ベルハイム自由が丘301 号 (電話718-5614)

氏名 (8681) 弁理士 髙 梨 幸 太

5. 補正命令の日付

昭和63年 2月23日 (発送日)

6.補正の対象

(1) 願書に添付した図面

7. 補正の内容

(1)別紙のとおり第1,3,4,5,9図を捕正する。

#### 手統 初正 當(館)

平成 元年 2月23日

特許庁長官

殿



1. 事件の表示

昭和 62年 特 許 願 第 313899 号

2. 発明の名称

位置合わせ装置

3. 補正をする者

 事件との関係 特許出順人
住所 東京都大田区下丸子3-30-2
名称 (100) キヤノン株式会社 代表者 賀 来 龍 三 郎

4. 代 理 人

居 所 〒158 東京都世田谷区奥沢 2 - 1 7 - 3 ベルハイム自由が丘301 号 (電話718-5614)

氏名 (8681) 弁理士 髙 梨 幸 )

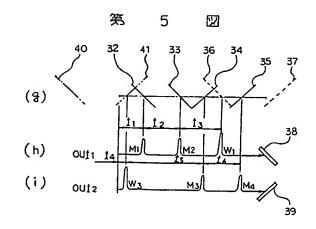


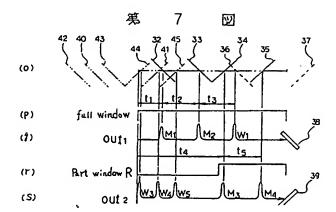
(1) 願書に添付した図面

#### 6. 補正の内容

(1)別紙のとおり第5図。第7図を補正する。







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.